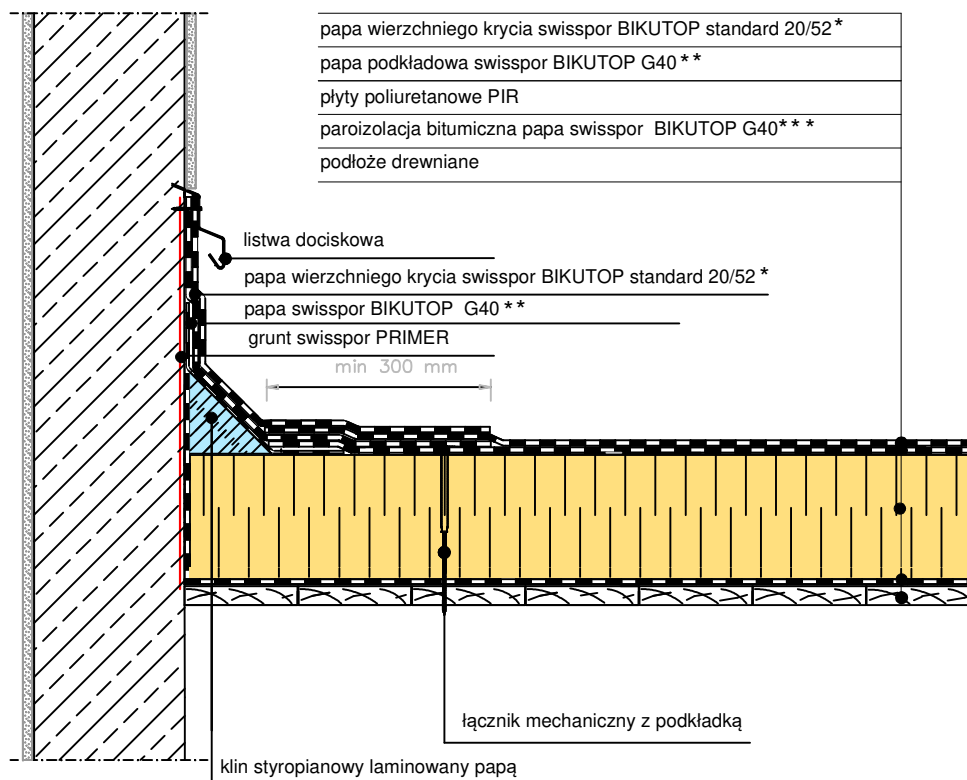


Podłoże drewniane z termoizolacją z PIR. Układ dwuwarstwowy mocowany mechanicznie.



* alternatywnie : papa podkładowa swisspor BIKUTOP standard 15/52, BIKUTOP standard 10/52

** alternatywnie : papa podkładowa swisspor BIKUTOP 200/33

*** alternatywnie : folia PE

UWAGA: W przypadku braku spadku na konstrukcji, spadek należy zaprojektować na płytach styropianowych.

UWAGA: Zakłady powinny być wykonywane zgodnie z kierunkiem spływu wody. Pasy papy powinny być tak rozmieszczone, aby zakłady nie pokrywały się ze sobą.

SYSTEM 1.1.4.2.c.

DACH PŁASKI z hydroizolacją w układzie dwuwarstwowym, termoizolacja z PIR, podłoże drewniane

BIURO
PROJEKTOWE

INWESTOR

OBIEKT

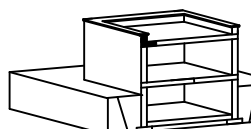
TEMAT RYSUNKU

OBRÓBKA ŚCIANY, KOMINA

SKALA
1:10

NR.RYS.
1.1.4.2.c.-4

swisspor



BRANŻA

PROJEKTANT

SPRAWDZAJĄCY

NR UPRAWNIEŃ

NR UPRAWNIEŃ